

1532259-6 ✓ 有效

Microdot

TE 内部编号 1532259-6

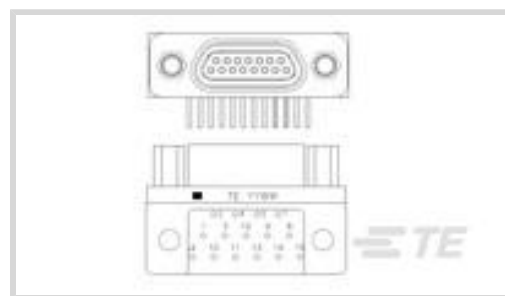
Microminiature & Nanominiature D Connectors, Receptacle, 15

Position, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

位数: 15

安装硬件: 轴柱组件

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	15

主体特性

飞线长度	3.55 mm[.14 in]
外壳电镀材料	镉

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线
--------	---------

机械附件

安装硬件	轴柱组件
------	------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC： Cd (.2% in Component part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 <p>TE 产品编号282532-003 81044/12-18-6</p>	 <p>TE 产品编号ZPF000000000004854 901-20 RT 2-37-0 PN</p>	 <p>TE 产品编号ZPF000000000099828 901-21 RT 2-37-0 SN</p>	 <p>TE 产品编号359539-000 D-108-10CS948</p>
 <p>TE 产品编号YDIV43E23-55PNC001 RECP ASSY</p>	 <p>TE 产品编号306040-001 44AM1121-20-0/2-9</p>	 <p>TE 产品编号4-1589946-9 STM025PCODM012Q = Wdualobe</p>	

文档



产品图纸

M83513/13-B02CP = MCKS-C2-P-15SRT1A

英文版本